



Electronics for the Future

# 決算説明会 補足資料

## 2022年度 第4四半期業績

2023年5月10日  
ローム株式会社  
IR室

# 2022年度 第4四半期 実績 業績報告 (前年同期比)



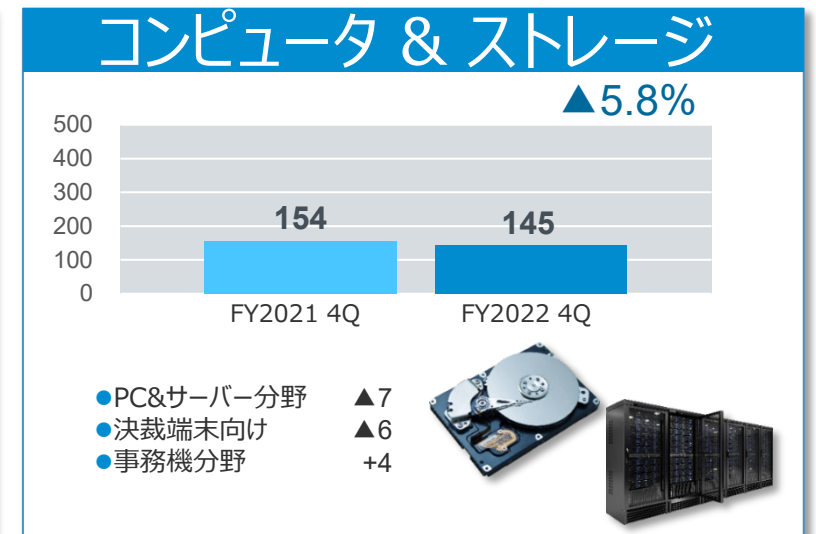
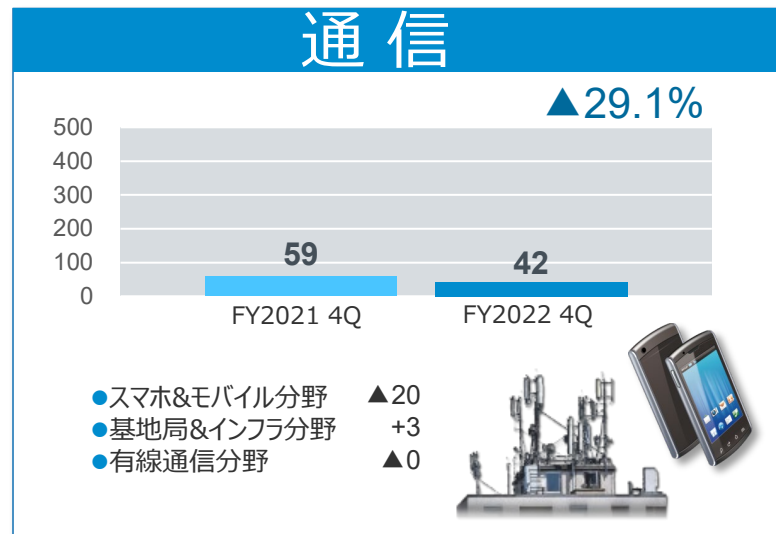
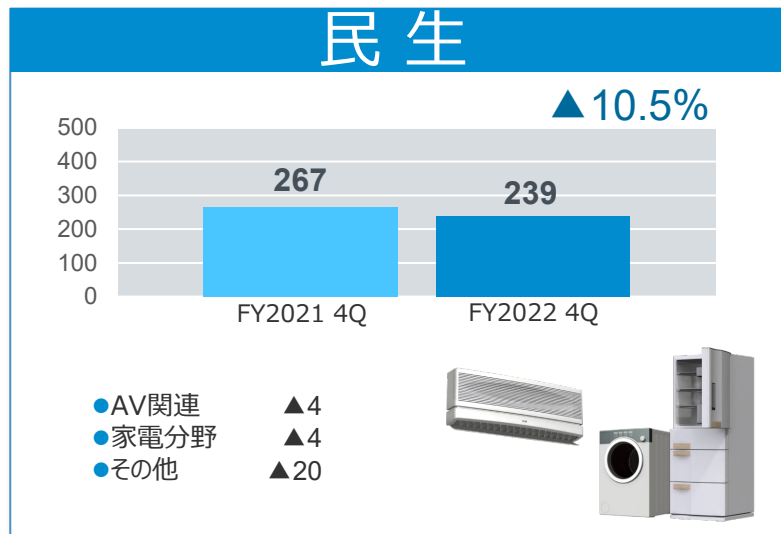
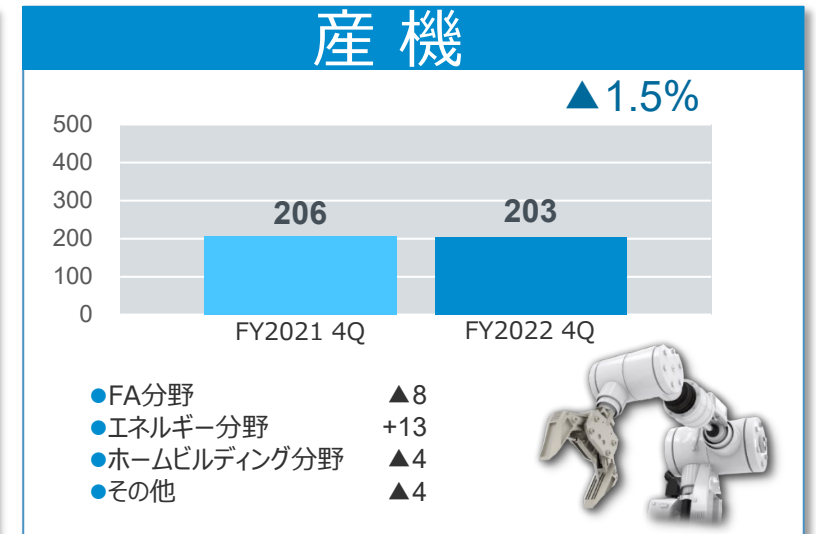
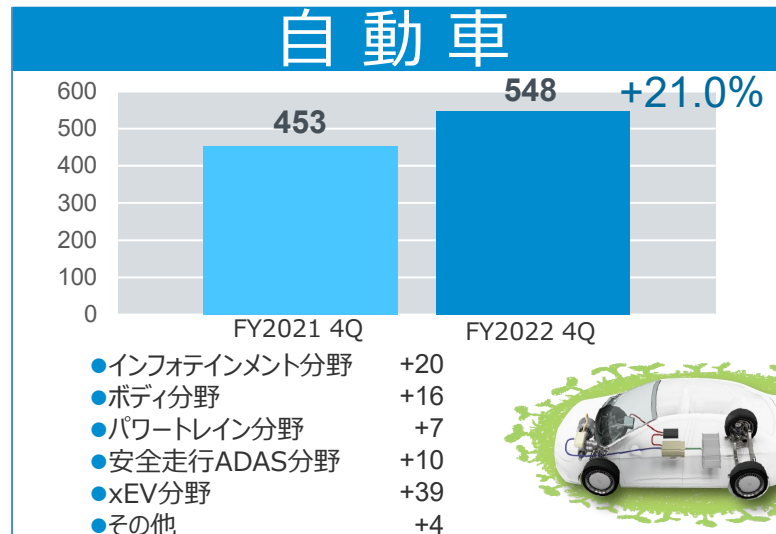
(単位：億円)

	FY2022 第4四半期 実績	FY2021 第4四半期 実績	増減額	増減率
売上高	<b>1,177</b>	<b>1,139</b>	<b>+38</b>	<b>+3.3%</b>
営業利益	<b>169</b>	<b>152</b>	<b>+17</b>	<b>+10.6%</b>
(対売上比率)	<b>( 14.4%)</b>	<b>( 13.4%)</b>	-	-
経常利益	<b>190</b>	<b>207</b>	<b>▲17</b>	<b>▲8.4%</b>
(対売上比率)	<b>( 16.1%)</b>	<b>( 18.2%)</b>	-	-
純利益	<b>124</b>	<b>184</b>	<b>▲60</b>	<b>▲32.5%</b>
(対売上比率)	<b>( 10.6%)</b>	<b>( 16.2%)</b>	-	-
EBITDA	<b>331</b>	<b>278</b>	<b>+53</b>	<b>+18.9%</b>
(対売上比率)	<b>( 28.2%)</b>	<b>( 24.5%)</b>	-	-

期中平均レート(¥/US\$) (133.26円) (117.10円)

期末レート(¥/US\$) (133.53円) (122.39円)

(単位：億円)



※業種分類：現在の状態で集計

# 2022年度 第4四半期 国籍別 売上の変動要因 (前年同期比)

## 四半期売上高

1,139億円

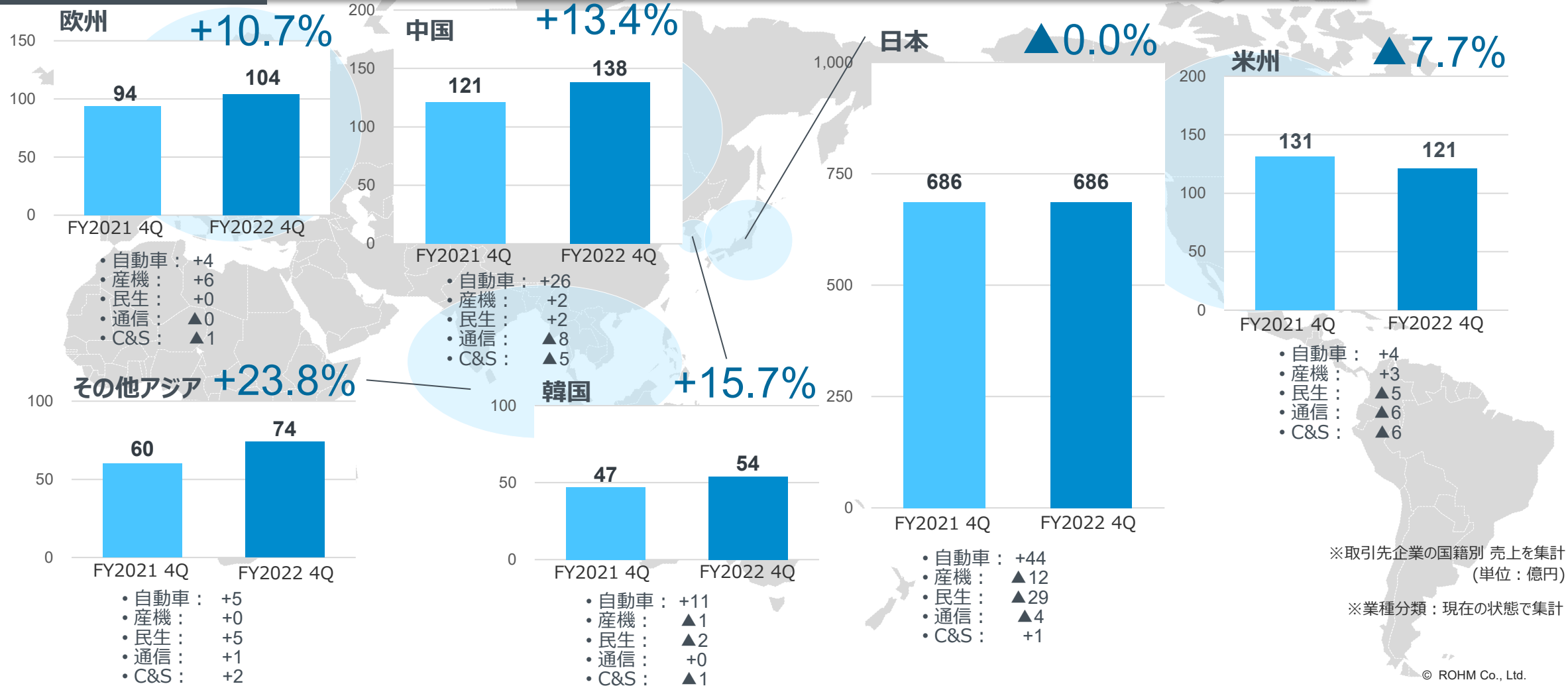
1,177億円

FY2021 第4四半期実績

FY2022 第4四半期実績

+3.3%

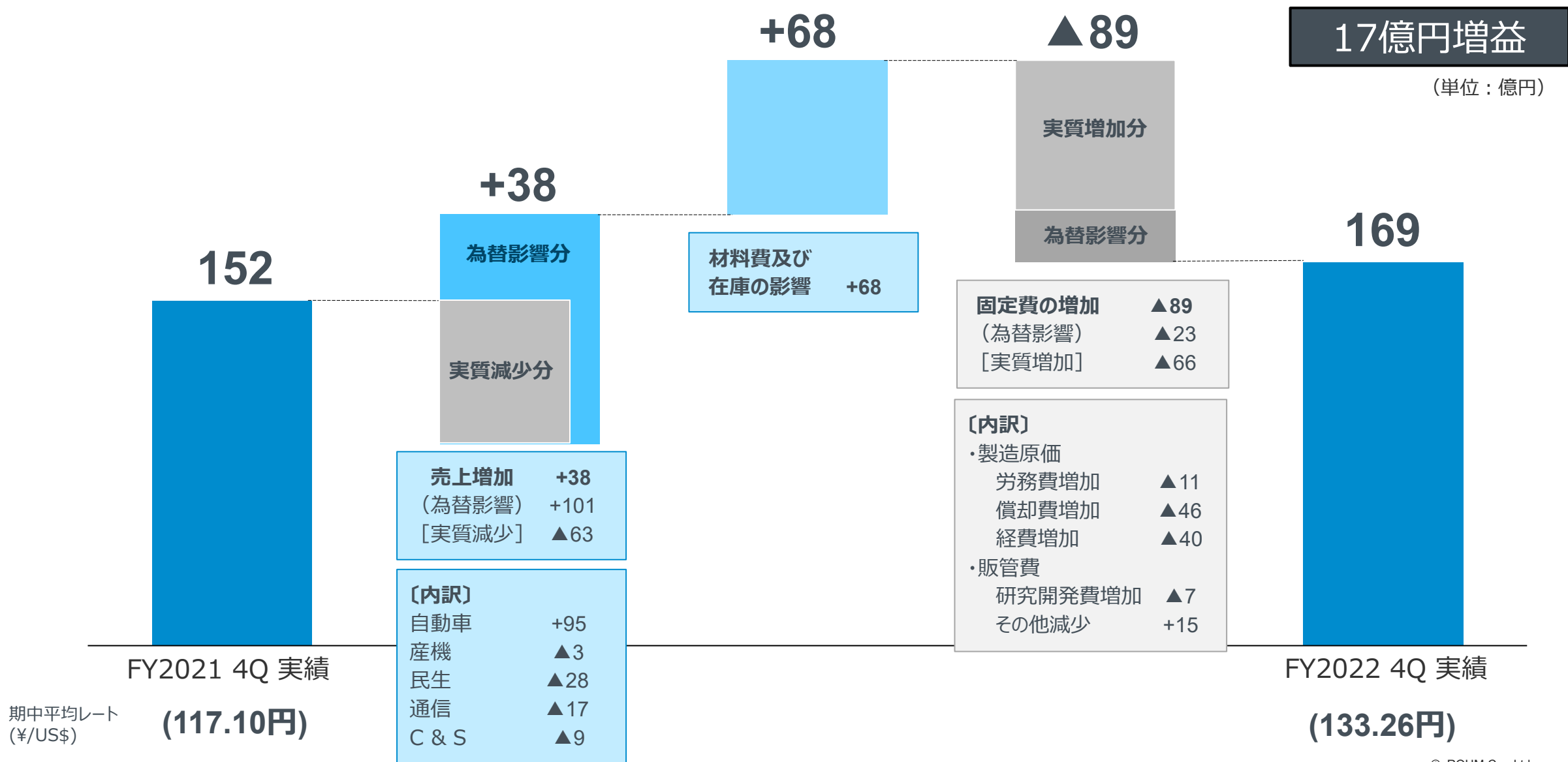
### 第4四半期前年同期比



※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

※業種分類: 現在の状態で集計

# 2022年度 第4四半期 営業利益 増減分析 (前年同期比)



期中平均レート  
(¥/US\$)

**(117.10円)**

FY2022 4Q 実績

**(133.26円)**

# 2022年度 第4四半期 セグメント別 (前年同期比)

(単位：億円)

		FY2022 第4四半期 実績	FY2021 第4四半期 実績	増減額	増減率
LSI	売上	551	507	+44	+8.6%
	セグメント利益	80	79	+1	+0.9%
	(利益率)	( 14.6%)	( 15.7%)	-	-
半導体素子	売上	488	478	+10	+2.2%
	セグメント利益	63	80	▲17	▲21.8%
	(利益率)	( 13.0%)	( 16.9%)	-	-
モジュール	売上	77	87	▲10	▲10.9%
	セグメント利益	2	10	▲8	▲74.0%
	(利益率)	( 3.5%)	( 11.8%)	-	-
その他	売上	59	66	▲7	▲9.8%
	セグメント利益	9	11	▲2	▲17.4%
	(利益率)	( 15.5%)	( 16.9%)	-	-

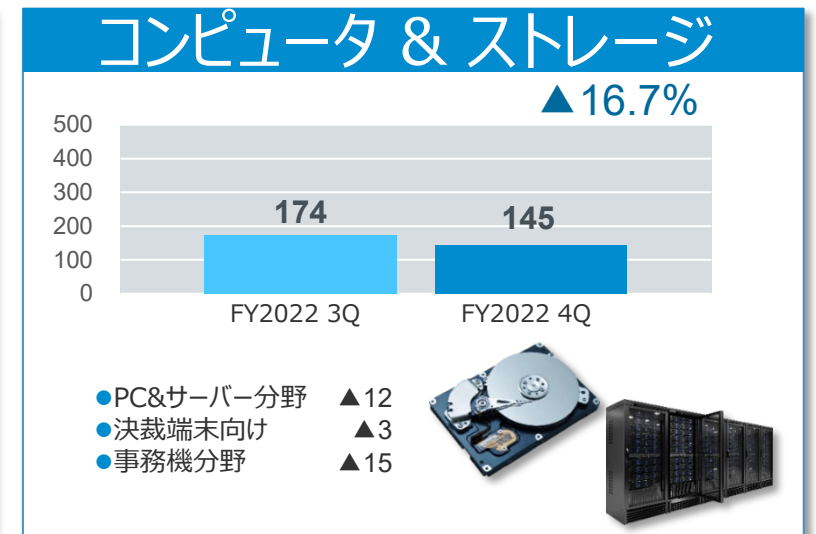
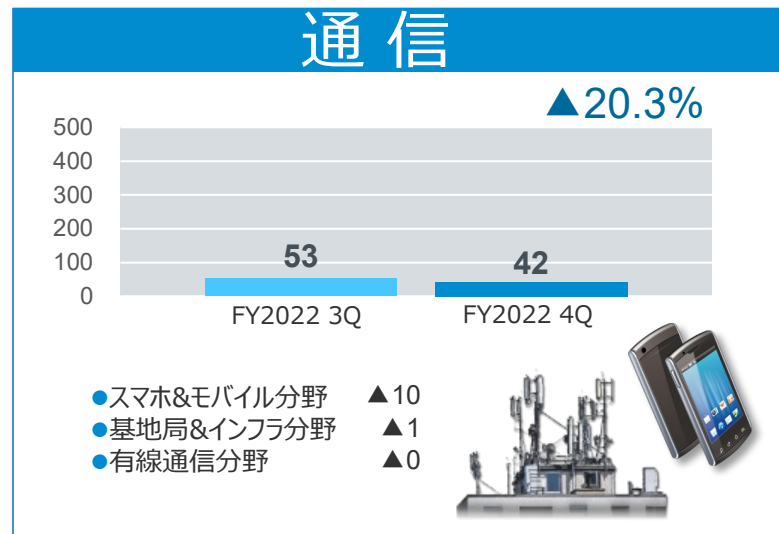
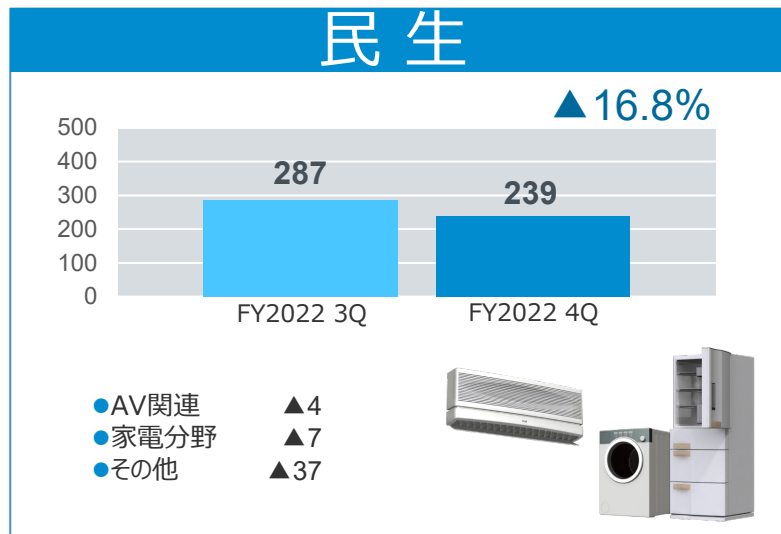
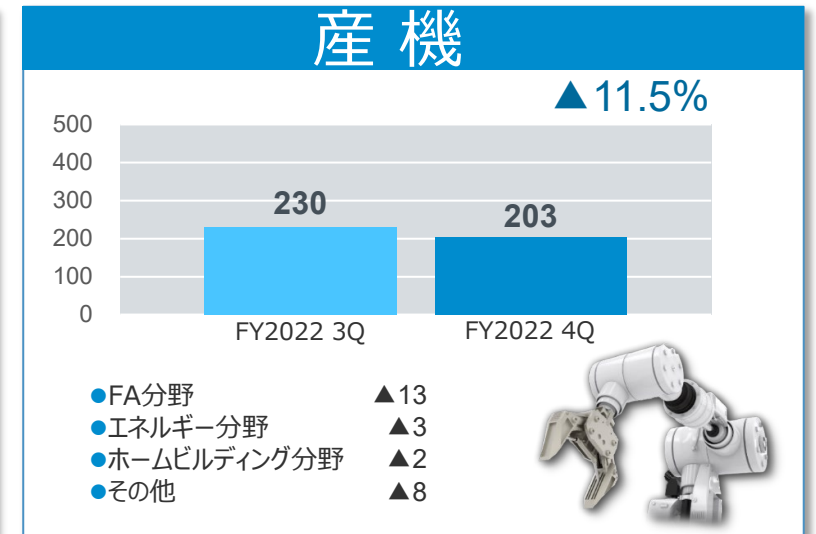
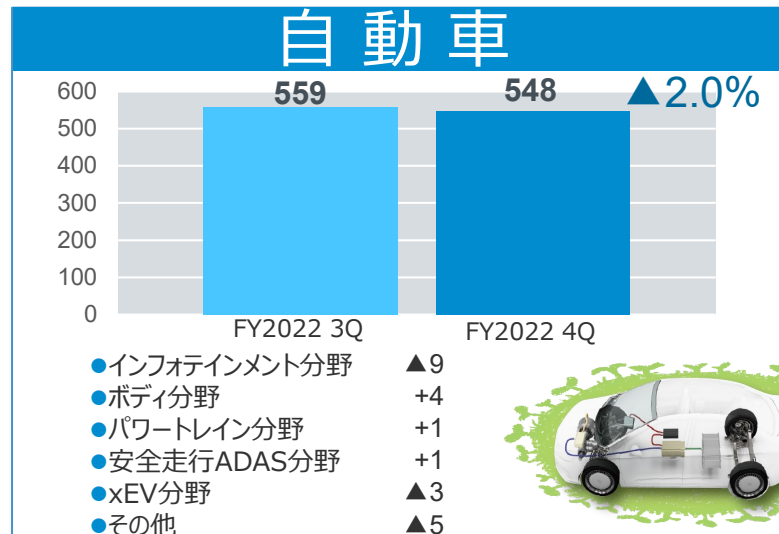
# 2022年度 第4四半期 実績 業績報告 (直前四半期比)

(単位：億円)

	FY2022 第4四半期 実績	FY2022 第3四半期 実績	増減額	増減率
売上高	<b>1,177</b>	<b>1,302</b>	<b>▲125</b>	<b>▲9.6%</b>
営業利益	<b>169</b>	<b>250</b>	<b>▲81</b>	<b>▲32.4%</b>
(対売上比率)	<b>( 14.4%)</b>	<b>( 19.2%)</b>	-	-
経常利益	<b>190</b>	<b>196</b>	<b>▲6</b>	<b>▲3.1%</b>
(対売上比率)	<b>( 16.1%)</b>	<b>( 15.1%)</b>	-	-
純利益	<b>124</b>	<b>158</b>	<b>▲34</b>	<b>▲21.4%</b>
(対売上比率)	<b>( 10.6%)</b>	<b>( 12.1%)</b>	-	-
EBITDA	<b>331</b>	<b>400</b>	<b>▲69</b>	<b>▲17.2%</b>
(対売上比率)	<b>( 28.2%)</b>	<b>( 30.7%)</b>	-	-

期中平均レート(¥/US\$) (133.26円) (141.16円)  
 期末レート(¥/US\$) (133.53円) (132.70円)

(単位：億円)



※業種分類：現在の状態で集計



# 2022年度 第4四半期 国籍別 売上の変動要因 (直前四半期比)

## 四半期売上高

1,302億円

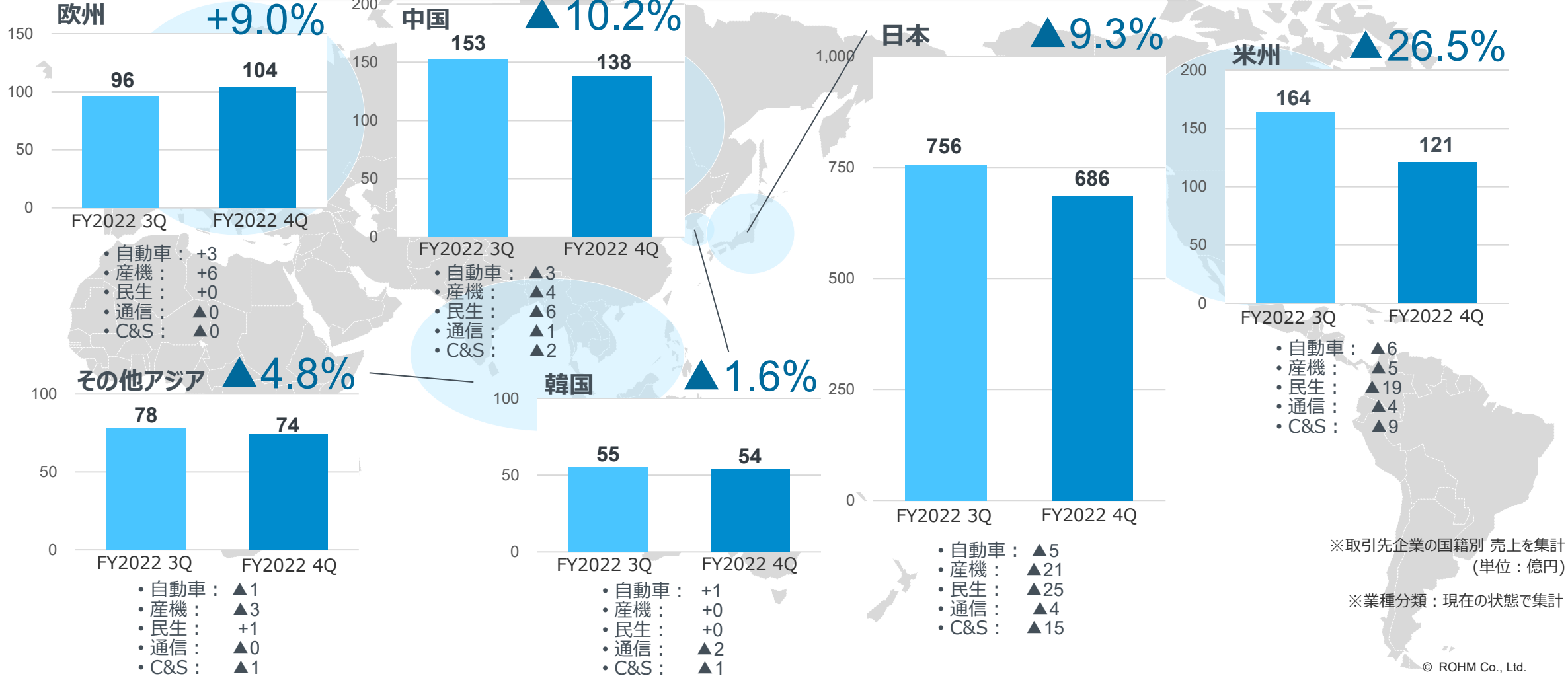
1,177億円

FY2022 第3四半期実績

FY2022 第4四半期実績

▲9.6%

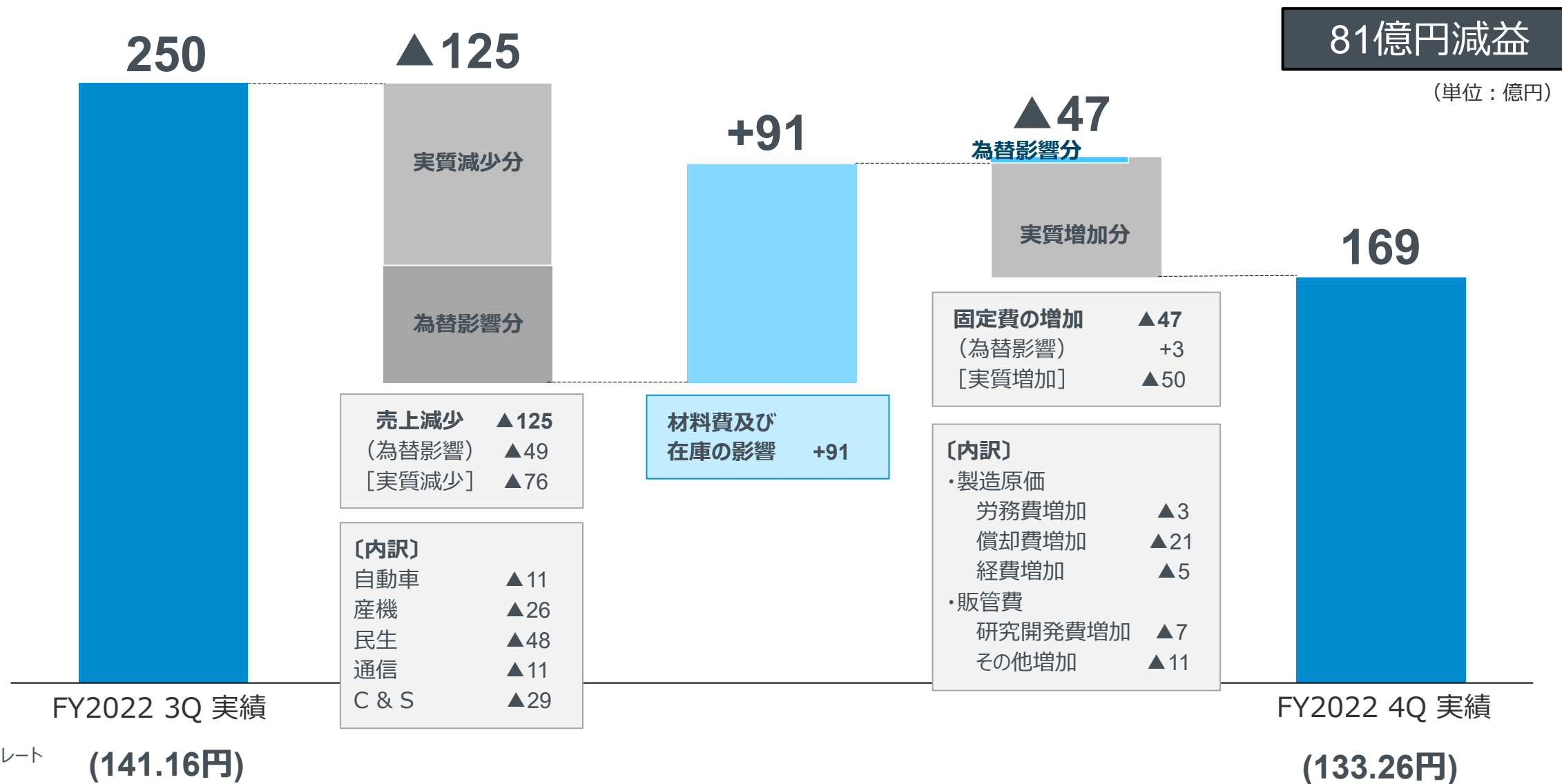
### 第4四半期直前四半期比



※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

※業種分類: 現在の状態で集計

# 2022年度 第4四半期 営業利益 増減分析 (直前四半期比)



期中平均レート  
(¥/US\$)

# 2022年度 第4四半期 セグメント別 (直前四半期比)

(単位：億円)

		FY2022 第4四半期 実績	FY2022 第3四半期 実績	増減額	増減率
LSI	売上	551	615	▲64	▲10.5%
	セグメント利益	80	143	▲63	▲44.0%
	(利益率)	(14.6%)	(23.3%)	-	-
半導体素子	売上	488	538	▲50	▲9.3%
	セグメント利益	63	92	▲29	▲31.5%
	(利益率)	(13.0%)	(17.2%)	-	-
モジュール	売上	77	83	▲6	▲6.8%
	セグメント利益	2	11	▲9	▲77.1%
	(利益率)	(3.5%)	(14.0%)	-	-
その他	売上	59	64	▲5	▲7.6%
	セグメント利益	9	10	▲1	▲13.9%
	(利益率)	(15.5%)	(16.6%)	-	-

- [2023-02-09 従来構成に比べて約46%の実装面積削減を達成！精度±1%の電流検出アンプIC「BD14210G-LA」を開発](#)
- [2023-02-16 ポータブル機器やウェアラブル機器などの新領域のセンシング用途に最適な業界最小クラス※短波長赤外（SWIR）デバイスの量産技術を確立](#)
- [2023-02-27 ロームのSiC SBDが村田製作所グループであるMurata Power Solutionsの データセンター向け電源ユニットに採用](#)
- [2023-03-03 GaNデバイスの性能を最大限引き出す「超高速駆動制御」IC技術を確立](#)
- [2023-03-07 車載・産業機器の両面冷却パワーモジュールに最適！定格電力12Wクラスで業界最低背※0.85mmの金属板シャント抵抗器「PSR350」を開発](#)
- [2023-03-20 ロームのSiC MOSFET及びSiC SBDがHEICO CorporationグループであるApex Microtechnologyの産業機器向けパワーモジュールシリーズに採用](#)
- [2023-03-30 業界トップクラスのノイズ特性と業界最速※の逆回復時間を両立した600V耐圧Super Junction MOSFET「R60xxRNxシリーズ」を開発](#)
- [2023-04-13 業界トップクラス※の低オン抵抗でアプリケーションの高効率動作に貢献する Nch MOSFET開発](#)
- [2023-04-26 ロームの1200V IGBTを搭載したパワーモジュールをセмикロンダンフォスが供給](#)
- [2023-04-27 業界トップクラス※のデバイス性能を実現した650V耐圧のGaN HEMTを量産開始！](#)



Electronics for the Future